

## Soldeer- en lasapparatuur

Soldeerdraad S-Sn99Cu1 2,5% 2 mm 500 g loodvrij

160454



**haupa**®

Soldeerdraad S-Sn99Cu1 2,5% 2 mm 500 g loodvrij

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
|                                   | <b>160454</b> |
| <b>Materiaal</b>                  | Tin/koper     |
| <b>Tin-aandeel</b>                | 99 %          |
| <b>Diameter</b>                   | 2 mm          |
| <b>Gewicht</b>                    | 500 g         |
| <b>Uitvoering met vloeimiddel</b> | Ja            |
| <b>Vloeimiddelaandeel</b>         | 2.5 %         |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Merk</b>           | HAUPA         |
| <b>Art. N°</b>        | 160454        |
| <b>Verkoopenheid</b>  | pc            |
| <b>EAN PCE</b>        | 4011923180010 |
| <b>EAN QTY PCE</b>    | 1             |
| <b>Intrastat-code</b> | 83113000      |